# 熱応答解析によるコンクリートのはく離深さ推定手法に関する研究

#### 1. 目的

赤外線サーモグラフィを用いたコンクリート構造物 の非破壊検査手法は,非破壊かつ非接触で大断面を同 時に検査可能という利点により,今後本格的な維持管 理時代を迎える中で期待の大きな検査手法である.温 度異常部からコンクリート表面近傍の浮き,はく離な どの存在を検出する簡便な1次検査用途への適用事例 が増加している一方で,欠陥を内在する対象物の熱応 答を解析し,欠陥位置(はく離深さなど)を定量化する 手法<sup>1)</sup>の開発も進んでいる。本稿では,コンクリート中 の欠陥の深さを定量化するための,より簡便な熱応答 解析手法について検討を行った。

### 2. 実験概要

図 1 に示す模擬はく離欠陥を内在するコンクリート 試験体に対してアクティブ加熱を行い,赤外線サーモ グラフィにより収集した熱応答データから模擬はく離 の深さを簡便かつ精度良く推定する解析方法に関する 検討を行った.

模擬はく離には、厚さ2,5,10mmの発泡ポリエチレンシートを使用し、表面から5~50mmの位置に配置した. 試験体の加熱には遠赤外線ヒータを使用し、試験体とヒータの距離を0.5m、加熱時間を2分間とした. 試験体の表面温度の最大上昇量は25℃程度であった.

使用した赤外線カメラは温度分解能がNETD 値で0.1℃、 画素数 320×240 のマイクロボロメータ素子を搭載した 非冷却型である.温度表示機能を有しないため,時系 列に取得する画像から得られる熱応答は温度でなく赤 外線強度の時系列データである.測定は試験体の加熱 終了直前から 20~40 分間行い,2 秒間に1枚ごと赤外 線画像を取得した.

## 3. 実験結果

3.1 熱応答測定結果

模擬はく離を内在する試験体の熱応答測定結果の一

住友大阪セメント㈱	正会員	〇中村	士郎
大阪大学大学院	正会員	阪上	隆英
大阪大学大学院	正会員	久保	司郎
大阪大学大学院	正会員	遠藤	健



例として、表面からの深さが 10, 20mm, 寸法が 100× 100mm の模擬はく離中心部と周辺健全部の赤外線強度 (表面温度に相当)の経時変化を図 2 に示す. 深さが

10mmの模擬はく離の場合,健全部と欠陥部の温度差は 加熱終了直後から増大し,数分で最大値に達して減少 に転じる.一方,深さ 20mmの模擬はく離の場合には, 欠陥部と健全部の温度差が深さ 10mmの場合に比べて小 さく,その差が最大となる時間も遅くなる.他の模擬 はく離の測定結果を含めて,従来から指摘されるよう に深い位置にある欠陥ほど欠陥-健全部間に生じる温 度差が小さい傾向が見られた.

3.2 熱応答解析結果

著者ら<sup>2)</sup>は減肉孔を有する鋼板にパルス状の熱負荷

キーワード 熱応答解析,サーモグラフィ,アクティブ加熱,はく離,深さ推定,温度上昇比 連絡先 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島 7-1-55 住友大阪セメント㈱ TEL06-6556-2275 を与えた場合の熱応答より,式(1)に示す健全部と欠陥 部の温度上昇比Rの最大値は,式(2)に示す減肉による 残存板厚比の逆数と比例関係にあることを示している.

$$R = \frac{T - T_0}{T_{sound} - T_0}$$
(1)  
$$A = \frac{z}{z_{sound}}$$
(2)

ここで,T:表面温度,T<sub>0</sub>:初期表面温度,T<sub>sound</sub>:健全部の表面温度,z:板厚,z<sub>sound</sub>:健全部の板厚

コンクリート構造物に存在する浮き,はく離欠陥が 断熱層に相当し,熱的には欠陥より内部には熱が伝わ らない,つまり断面が欠損しているものとみなせれば, 鋼板減肉の場合と同様に温度上昇比の最大値(以下, Rmax)と残存板厚比の逆数(以下,1/A)が比例関係にあ ると予想され,前節の実験データを用いて検証を行っ た.

試験体 1,2 に内在する, 寸法が 50×50mm, 100×100mm の模擬はく離における、Rmax と 1/Aの関係を図 3 に示 す. 両者には図中の1 次式で示される明確な線形関係 が認められる. 模擬はく離の寸法に応じて1次式の傾 きはほとんど変化しないのに対して、切片は模擬はく 離の寸法とともに減少する.これは、模擬はく離の寸 法が小さいほど面内方向の熱移動が卓越し、欠陥部に 生じる温度差が小さくなることを示している.また, 試験体 3,4 で模擬はく離の厚さが 2,5,10mm と変化し た場合の Rmax と 1/A の関係を図 4 に示す. 厚さ 5, 10mm の場合,ほぼ同一の1次式で回帰できるのに対して, 厚さ 2mm の場合には Rmax が小さい. 模擬はく離の厚さ が小さくなるに従い断熱効果が減少したためと考えら れる. 今後, 実構造物で空気層からなる浮き, はく離 などの断熱性能を検証し,実際の検査における影響度 を検討する必要がある.

また、図 3,4 より、試験体寸法(厚さ)が異なると、 模擬はく離部における 1/A が同一であっても Rmax は大 きく異なる.熱伝導率が高く、与えた加熱の影響が板 厚全体に及ぶ鋼板などの場合とは異なり、コンクリー トでは数分の加熱を行っても板厚全体に影響が伝わら ないことが原因と考えられる.そこで、寸法の異なる 全ての試験体に内在する深さ 5~50mm、厚さ 5mmの模擬 はく離に対して、1/A の代わりに模擬はく離深さの逆数 を用いて Rmax との関係をプロットしたものを図 5 に示 す.全ての模擬はく離に関して、1 つの 1 次式で近似可 能であり,試験体寸法,厚さに関わらず 5~50mm の範囲にある模擬はく離の深さをRmax により良好に推定することが可能である.

- 4. まとめ
- コンクリートのはく離など欠陥部と周辺健全部の
  熱応答より算出される温度上昇比の最大値は、欠陥
  深さの逆数と良好な相関関係にあり、欠陥深さの推
  定に有用であると考えられる。
- 深さが連続的に異なる実構造物中の欠陥への適用
  性の検証が今後の課題である.

#### 参考文献

 1) 阪上ほか: ロックイン赤外線サーモグ ラフィ法によるコンクリート構造物の 欠陥検査, セメント・コンクリート, セメント協会, No. 693, pp. 64-71, 2004. 11
 2) 遠藤ほか: パルス加熱時の温度上昇比を用いた減肉欠陥深 さの簡便推定法, M&M 材料力学部門講演論文集, 機械学 会, pp. 1013-1014, 2003. 9



図3 最大温度上昇比と残存板厚比の逆数の関係 (欠陥寸法の影響:試験体1,2)





